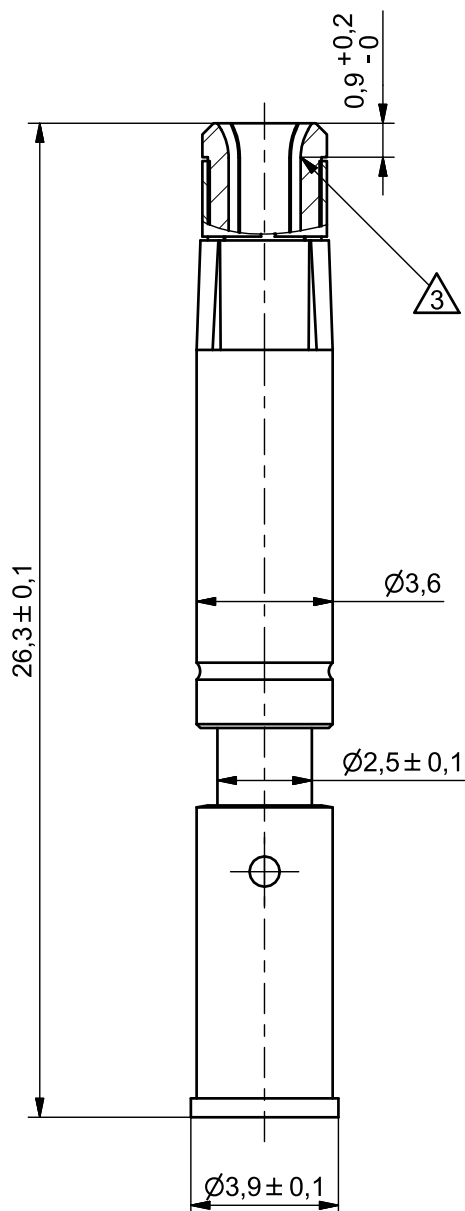




Oberfläche:
Surface:

△3 = fl. Cu Ni2 Au0,2
Tol: +100/-0%
passiviert

△ = Schichtdickenmesspunkt
coating thickness point

Please note: German is the original language of this document. In case of any conflict with the English translation, the German version will prevail and therefore be the binding one.

BOM

pos.	pc	assembly consists of	part number	material	plating
10	1	contact socket 2 mm	60.271.11	brass	gold plated
20	1	contact tension spring	B2.032.00	copper	n/a

Technische Spezifikation:

technical specification:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM - Eintragung vorbehalten.

Transfer and duplication of this base, utilization and communication of the contents are not permitted, until expressly conceded. Violation will result in a claim for damages. All rights reserved in case of a patent or GM registration.

Alle Maße ohne Einheiten in mm

All dimensions without unities in mm

Maßstab / scale

5:1

Zeichnungsnummer / drawing number

138098

Maßzeichnung

scale drawing

All rights reserved for cases of a patent or copyright violation.							
001	4700	20.11.18	Kress	19.11.2018	Maier	Benennung / discription	
Index	Change order-no.	Date	Name	Date	Name	Kontaktbuchse 2 mm, crimp 2,5 - 4,0 mm ²	
		Modified		Approved		Contact Socket 2 mm, crimp 2.5 - 4.0 mm²	
 						Teilenummer / TEPN	
						60.272.11 / 60-0272-011-P00	
						Gewicht / weight 1.407 g	
						Werkstoff siehe Tabelle / material see table	
24.02.2015	Apfelbeck	26.02.2015	Hacklm		D-style	P. of	
Date	Name	Date	Name			1 1	
Creator		Approved				Ausgabedatum / issue date	

Y7-0339-000-000